

キャップスペース 成形材料試験成績表

令和7年 12月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	910以上930未満	919
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	6.0以上25.0未満	21.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	7.84以上	9.09
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	35以上	45
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	75以上	85

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。
上記成形材料は、JIS-K6922-1準拠の低密度ポリエチレンであり、キャップに使用されています。

キャップスペース 試験成績書

令和 7年12月度

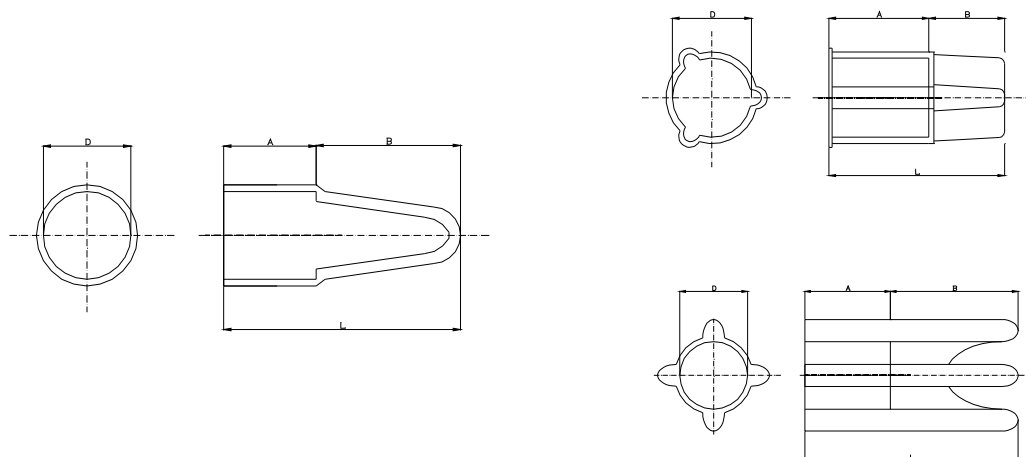


株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



項目 種類	外 観 形 状	(全長)L			(内径)D			A			(カブリ)B		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
C-2.6	良	14.0	0.5	13.6	2.6	0.5	2.7	9.0	0.5	8.6	5.0	0.5	5.0
C-2.9	良	14.0	0.5	14.0	2.9	0.5	3.0	9.0	0.5	8.9	5.0	0.5	5.1
C-3.2	良	15.0	0.5	14.8	3.2	0.5	3.4	10.0	0.5	9.9	5.0	0.5	4.9
C-3.2L	良	25.0	1.0	24.5	3.2	0.5	3.3	10.0	0.5	9.5	15.0	0.5	15.0
C-3.2S	良	25.0	1.0	25.3	3.2	0.5	3.5	10.0	0.5	10.1	15.0	0.5	15.2
C-4	良	16.0	0.5	16.0	4.0	0.5	4.2	10.0	0.5	9.8	6.0	0.5	6.2
C-4L	良	23.0	1.0	23.0	4.0	0.5	4.0	10.0	0.5	10.1	13.0	0.5	12.9
C-4S	良	25.0	1.0	25.2	4.0	0.5	4.2	10.0	0.5	10.0	15.0	0.5	15.2
C-5	良	16.0	0.5	16.2	5.0	0.5	5.1	11.0	0.5	11.0	5.0	0.5	5.2
C-5L	良	23.0	1.0	23.1	5.0	0.5	5.1	10.0	0.5	9.9	13.0	0.5	13.2
C-6	良	15.0	0.5	15.1	6.0	0.5	6.2	10.0	0.5	10.0	5.0	0.5	5.1
C-6L	良	25.0	1.0	25.5	6.0	0.5	6.3	12.0	0.5	12.0	13.0	0.5	13.5
C-6S	良	25.0	1.0	25.1	6.0	0.5	6.4	10.0	0.5	10.0	15.0	0.5	15.1
D-6	良	15.0	0.5	15.2	6.5	0.5	6.5	10.0	0.5	10.1	5.0	0.5	5.1
D-6S	良	25.0	1.0	25.3	6.5	0.5	6.6	10.0	0.5	10.0	15.0	0.5	15.3
C-7	良	15.0	0.5	15.3	7.0	0.5	7.1	10.0	0.5	10.4	5.0	0.5	4.9
C-9	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.3	12.0	0.5	12.0	6.0	0.5	5.8
D-10	良	21.0	1.0	21.2	11.0	0.5	11.0	13.0	0.5	13.2	8.0	0.5	8.0
D-13	良	21.0	1.0	21.1	13.0	0.5	13.1	15.0	0.5	15.1	6.0	0.5	6.0
D10-35	良	35.0	1.0	35.7	11.0	0.5	11.2	16.0	0.5	16.2	19.0	0.5	19.5
D10-15A	良	32.0	1.0	32.4	12.0	0.5	12.1	17.0	0.5	17.2	15.0	0.5	15.2
D13-15A	良	35.0	1.0	35.5	15.0	0.5	14.6	20.0	0.5	20.4	15.0	0.5	15.1